# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLÄCK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### **EUROPEAN PATENT OFFICE**

#### **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE~

02121746 09-05-90

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 28-10-88 63272818

APPLICANT: NOK CORP;

INVENTOR:

MIYAZAKI TAKASHI;

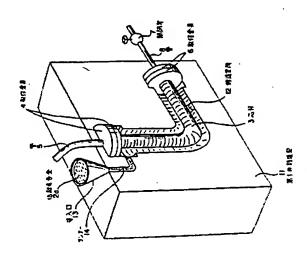
INT.CL.

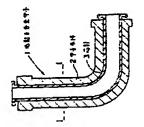
B22C 9/10

TITLE .

: THEREOF LOW MELTING POINT

ALLOY CORE AND MANUFACTURE





ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce consumption of a low m.p. alloy and wt. of the whole core by embedding a hollow core material having heat resistant elastic body at almost the center of axial direction of the core.

CONSTITUTION: A pipe 5 connected with a high pressure gas supply source through a fitting metal 4 is fitted to one end of the hollow core material 3 having silicone rubber, fluoro rubber, acrylic rubber, polyamide resin and the various other kinds of the heat resistant elastic material. A pipe 8 attaching a valve 7 through a fitting metal 6, is fitted to the other end. This is set at almost the center of the shaft direction in the casting space 12. The high pressure gas is supplied from the pipe 5 to the range which the core material 3 is not crushed and the low m.p. alloy 2a is packed from an introducing hole 13. By opening the valve 7, the high pressure gas is caused to flow to cool and solidify the low m.p. alloy 2a. The consumption of the low m.p. alloy 2a is reduced and the wt. of the whole core is lightened and the handling is made easy and the heat energy and time for melting the low m.p. alloy 2a are saved.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

## THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

### @公開特許公報(A) 平2-121746

Sint. Cl. 5

識別配号 广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月9日

B 22 C 9/10

C 6977-4E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

**②発明の名称** 低融点合

低融点合金中子およびその製造方法

②特 頭 昭63-272818

②出 顋 昭63(1988)10月28日

の発 明 者 の発 明 者 福島県二本松市宮戸30番地 エヌオーケー株式会社内

福島県二本松市宮戸30番地 エヌオーケー株式会社内 東京都港区芝大門 1 丁目12番15号

⑦出 願 人 エヌオーケー株式会社 ②代 理 人 弁理士 中林 幹雄

#### 明 和 老

1. 発明の名称

低職点合金中子およびその製造方法 2. 特許請求の範囲

(1) 低融点合金からなる中子本体(2)の軸方 同の略中心に、耐熱性弾性材からなる中空状 の芯材(3)を捏設したことを特徴とする低 融点合金中子。

 で高圧ガスを芯材(3)内に流し中空状の芯材(3)の周囲に充壌される低融点合金 (2 a)を冷却固化して中子本体(2)を形成することを特徴とする低齢点合金中子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産漿上の利用分野〕

本発明は低融点合金中子およびその製造方法 に関し、特に、中空状の芯材を埋設した低融点 合金中子およびその製造方法に関するものであ る。

〔従来技術および解決しようとする課題〕

一般に、中空部のある最終成形品を成形する際に、前記中空部に合致した中子を成形空所内に配設した状態で成形材料を充塡し、中子を内蔵した一次成形品を成形後、この一次成形品から前記中子のみを除去して中空部のある成形品を得る方法がある。

そして、これに用いられる中子としては、中 子を内蔵した一次成形品の成形後に所定の温度

#### 特開平2-121746(2)

に加熱するのみで中子を溶酸、除去できる低融 点合金製のものが知られている。

しかしながら、上記低融点合金中子にあって は、全体が低融点合金からなるので中子の重量 が大きくその取り扱いが不使であるとともに、 低敝点合金を溶設する際に多量の熱エネルギー だ必要になり経済的でなく、また、低敗点合金 のお題および冷却菌化に時間がかかり中子の生 するが低いという問題点に加え、この中子を利 4 して中空部を有する最終成形品を成形する際 中子を内蔵した一次成形品から中子を溶散 りょりもに要する溶解エネルギーが多量に必要 』もとともに、その溶融時間が長く厳終成形 Lを切は上記のような従来のもののもつ問題 ↓ ~ 解火したものであって、低融点合金の使用 **見られ放し中子全体の重量を軽くしてその取り** ほいの不便さをなくすことができ、中子の製造 このし低磁点合金を溶融する熱エネルギーおよ ひは間を斬約できるとともに、低融点合金の冷

却固化に要する時間を大ねに短縮できて中子自外の生産性を高くするとともに、この中子を利用して中空部を存する最終成形品を成形する際際は大いのではないのではないでき、最終成形品の生産効率も向上させることができる低離点合金中子およびその製造方法を提供することを目的としている。

#### (課題を解決するための手段)

上記の目的を連成する会に、発明の本を発明のなからなるのでは、の性性は、なからないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは

はしながら前記坊造空所内の芯材の周囲に溶散した低融点合金を充填し、低融点合金の充填充 では、前記芯材の価端を開放して前記芯材内を 当定圧力に維持した状態で高圧ガスを芯材内に そし中空状の芯材の周囲に充填される低融点合 まを冷却間化して中子本体を形成する手段を有 している。

#### "性用)

よ 2 明に上記の構成および手段を採用したことにより、 低融点合金の使用量を低減し中子全体の 東切を軽くするとともに、中子を製造する 次の 低融点合金を溶験する 熱エネルギーおよび 時間を節約でき、さらに、 低融点合金の 帝知固化に 要する時間を短縮できることとなる。 (実施例)

以下、図面に示す本発明の実施例について説明する。

第1図(a)(b)には本発明による低融点合金中子の一実施例が示されていて、この低融点合金中子」は、断面円形で全体がし字形状の低融点合

金からなる中子本体2の軸方向の略中心に、耐熱性弾性材を筒状に形成した中空状の芯材3を埋設したものである。

本発明の低融点合金中子1の中子本体2に用 いられる低融点合金としては、70~250℃ の競点を有する合金であることが好ましく、場 (Sn)、ピスマス(Bi)、鉛(Pb)、カ ドミウム(Cd)、亜鉛(Zn)およびアンチ モン(Sb)のグループから選ばれる2~4つ の金属元素を含む合金が好ましく、たとえば、 (1) B i / P b / S n / C d = 50/26.7/13.3/10(股点70T)、(2)Bi/Pb /Cd=51.65/40.20/8.15 ( 微点 9 1 、 5 ℃ ) 、 (3) B i / S n = 5 7 / 4 3 (融点138.5℃)、(4)Pb/Sn=38.1 / 5 1 . 9 (融点 1 8 3 T) 、(5) S n / Z n = 91/9(股点199℃)、(6) РЬ/56~ 87、5/12、5 (数点247で) 等が挙げ ina.

本免明の低融点合金中子1の芯材3に用いら

#### 特間平2-121746(3)

れる中空状に形成される耐熱性弾性材としては、前記低融点合金の融点温度以上においても劣化しないもので、たとえばシリコンゴム、フッ素ゴム、アクリルゴム、ポリフミド切断、その他各種合成組織等が挙げられる。

太発明の低融点合金中子」を製造するには、

前記芯材3の他端の番8に設けた開開弁7を開放して前記芯材3内を所定圧力に維持した状態で高圧ガスを芯材3内に流し中型状の芯材3のは明に充填される低融点合金2aを布却固化して中子本化2を形成し、前記中空状の芯材3を低磁点合金からなる中子本体2の軸方向の略中心に埋投した本免明による低磁点合金中子1を得る。

つぎに、前記芯材 3 の前記他 満の智 8 に 設けた 開閉弁 7 を 閉塞し、 前記中 空 状 の 芯 材 3 がつぶれない程度に 前記一端 の管 5 に接 状した 高圧ガス 供給 源から 高圧 ガスを 供給し、 中空 状の 芯材 3 内を高圧に 報持した 状態で 前記 坊 造 空所 1 2 内の 芯 材 3 の 周 団に 溶融した 低融 点合金 2 a を 導入口 1 3 か ら ランナー 1 4 を 経由して 充塡す

上記のようにして 鋳造空所 1 2 内の芯材 3 の 周囲に溶融した低融点合金 2 a を充織した後、

間を大幅に短縮できることとなり生産性を向上することができることとなる。

上記の方法で製造された本発明による 低融点合金中子 1 は、圧縮成形、射出成形、トランスファー成形等の成形製の中子として用いられて、中空部のある 最終成形品を成形することができるものである。

以下、本発明の低融点合金中子を用いて類 4 図向向に示すような中空部のある最終成形品 2 0 を成形する例について説明する。

まず、中子を内職した一次成形品を成形する
成形型の成形空所内の所定位置に本発明による
低融点合金中子」を配設した後、成形材料を成形空所内に充塡し、所定時間成形した後成形型
から成形品を取り出し、前記中子」を内蔵した
一次成形品を得る。

次に、前記で得られた中子1を内蔵した一次 成形品を中子本作2を構成する低融点合金の設 点温度以上で、一次成形品の熱変形する温度以 下の温度で空気浴、液体浴、高周波誘導加熱等

#### 特閒平2-121746 (4)

. 2/40,

上記の本発明による低融点合金中子1は、射出成形、圧縮成形、トランスファー成形等においても適用でき、上記の低融点合金中子1を用いて成形できる成形材料としては、低融点合金の融点温度付近においても然劣化、熱変形しない各種の樹脂材料を用いることができ、たとえば熱可塑性樹脂としては、ナ

ができるなどのすぐれた効果を有するものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

1 … … 低融点合金中子

2 … … 中子本体.

2 a … … 低融点合金·

3 … … 芯 材

4、6……取付金具

5 、 8 … … 🟗

イロン6、ナイロン6、6、ナイロン4、6、ナイロン11、ナイロン12等のポリアミド樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレン、ポリブティド、ポリエチレン、ポリブロピレン、ポリカーボネート、ポリアセタール等の各合成樹脂が挙げられる。 エボキシ、尿素等の各合成樹脂が挙げられる。 (発明の効果)

7 … … 閉閉弁

1 1 … … 第 1 の 鋳 造 型

1 2 … … 鋳造空所

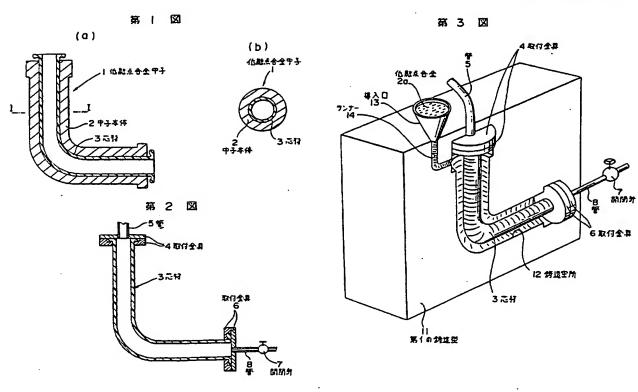
13……導入口

1 4 ... ... 5 > + -

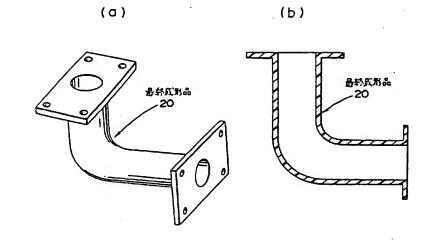
20……最转成形品

特 片 出 闡 人 エヌオーケー株式会社 代理人 弁理士 中 妹 幹 編

### 特開平2-121746 (5)



第 4 図



# THIS PAGE BLANK (USPTO)